证券代码: 000628 展

成都高新发展股份有限公司投资者关系活动记录表

编号: 2022-3

投资者关系活动类别	√特定对象调研	□分析师会议
	□媒体采访	□业绩说明会
	□新闻发布会	□路演活动
	□现场参观	□电话会议
	√其他: <u>(线上会议)</u>	
参与单位名		
称及人员	万家基金管理有限公司陈飞达、耿嘉洲、刘宏达、欧子辰	
姓名		
时间	2022年11月24日(星期四)下午三点半	
地点	成都高新发展股份有限公司会议室	
公司接待人	高新发展董事会秘书杨砚琪;森未科技董事长、芯未半导体执	
员姓名	行董事胡强; 证券事务代表张涵洁	
	1、简要介绍一下高新发展和森未科技的基本情况。	
投资者关系	答: 高新发展于 1992 年 7 月经成都市体制改革委员会批准,由	
	成都高新技术产业开发区管理委员会等四家单位共同发起以定	
	向募集方式设立。公司是国家高新技术产业开发区中第一批股份	
	制试点企业,也是国家科委、国家体改委在全国进行科技与经济	
活动主要内	相结合的首家股份制试点企业。	
	公司是成都高新区管委会下属唯一国有上市公司,主营业务为建	
容介绍	筑业以及智慧城市建设、运营及相关服务业务。2022 年,公司 通过并购整合在IGBT领域具备较强技术实力的森未科技,正式	
	进入功率半导体行业,公司主营业务增加功率半导体业务。公司	
	积极布局Fab-Lite经营模式,通过建设高端功率半导体器件和组	
	件生产线,实现研发和生产制造核心环节的自主可控。进一步通	
	过精准投资整合产业资源,以最快的	

1

导体赛道转型,并构建足够高的行业壁垒。以森未科技为基础,向上下游延展做产业布局,降低产业链协同成本,提高产业链协同效率,从而达到快速做大做强功率半导体新主业的目的。

森未科技主营业务为IGBT等功率半导体器件设计、开发和销售。 自 2017年成立以来,森未科技一直以"致力于成为一流的功率半 导体行业引领者"为愿景,持续推进IGBT功率半导体国产化进 程。

截至目前,森未科技成功构建了森未IGBT芯片库,积累开发近100个芯片规格,产品电压等级覆盖600-1700V,单颗芯片电流规格覆盖5-200A,封装后电流达到3600A。实现了对工控、风光储、新能源汽车等热门应用场景的全覆盖,是国内产品线覆盖最广的IGBT功率半导体公司之一。

- 2、森未今年收入主要是哪些下游,各自占比?主要客户? 答:今年工控占了大部分,新能源今年增长比较快,主要是光伏、储能和车,占比大概 30%左右,去年新能源的产品几乎没有。新能源车方面我们已经导入头部终端客户,目前客户情况涉及保密要求不具体介绍。
- 3、森未科技目前的产能情况?

答: 森未科技在产能储备方面有充足的提前量规划,可以满足公司未来发展的需求,但因涉及商业机密不展开具体介绍。

4、目前做IGBT的上市公司也比较多,森未科技与其他上市公司项目体量比较小,如何去赢得市场?

答:第一,国内真正做IGBT业务的规模上亿的公司其实并不多。 我们专注做IGBT已经十年,这个行业对时间、技术、产品积累 要求非常高。第二,我们的优势是:(1)拥有自有芯片:芯片是 IGBT产品的核心,森未在关键技术和产品上有多年积累,目前 IGBT芯片库已经有 100 个芯片规格。完善的芯片库能够快速适 应新应用场景下的需求和产品迭代;(2)产品得到市场和客户认 可和验证:公司产品经过多种高可靠性领域的应用检验,对产品 的可靠性和稳定性要求极高,这为公司产品在其他领域应用的稳 定性和后续的上量提供有力保障;(3)掌握核心技术:公司拥有

IGBT核心设计和工艺的融合能力,以及高端集成封测技术,能 够更快实现技术迭代,并适应新能源发电和新能源车等新兴市场 的差异化需求。第三,我们的产品储备很充足,芯片储备足够多, 瞄准的市场也足够开阔,看似早期发展速度慢一点,但是我们后 劲很足,从总体规模上讲,目前我们可能不算大,但是从增速上 讲,我们是国内增速最快的公司之一。明年、后年我们将继续保 持这个增速。 5、高新发展从建筑施工转型成建筑施工加IGBT两大主业的公 司,目前建筑施工业务的情况? 答:公司已经确立了一定时期内的"建筑施工与智慧城市结合的 新基建+功率半导体"双主业业务架构。以建筑施工与智慧城市结 合的新基建托底, 为后续公司高速发展和积极转型奠定坚实基 础。我们目前建筑施工业务规模飞速增长,并且成都高新区对做 大做强高新发展有坚强的决心,将在合法合规的情况下给予公司 建筑施工、智慧城市运营服务业务更大更好的支持, 实实在在更 快提升公司业绩,能有一个强大的现有主业基本盘,在一定时期 内,成为打造强大功率半导体新主业的坚实基础。 附件清单 无 日期 2022年11月24日